

東京溶剤自動サンプリング装置 E26 更新工事について

工 事 の 名 称	東京溶剤自動サンプリング装置 E26 更新工事
工 事 概 要	東京 PCB 廃棄物処理施設内の既設溶剤自動サンプリング装置 E26 の老朽化に伴う更新工事
契 約 年 月 日	平成 29 年 7 月 12 日
契 約 業 者 名	西川計測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号
契 約 金 額	金 14,796,000 円 (税込)
入 札 方 式	一般競争入札
工 事 場 所	東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
工 事 種 別	機械器具設置工事
工 期 (自)	平成 29 年 7 月 13 日
工 期 (至)	平成 29 年 11 月 30 日
備 考	